Cat-CVD 法による SiN 膜を用いた光リング共振器の光学特性

Optical properties of microring resonators using cat-CVD SiN films

情報通信研究機構¹, 国立天文台², °古澤 健太郎¹, 山下 良美¹, 青木画奈¹, 関根 徳彦¹,
笠松章史¹, 鶴澤佳徳²

National Institute of Information and Communications Technology (NICT)¹,

National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)²,

°Kentaro Furusawa¹, Yoshimi Yamashita¹, Kanna Aoki¹, Norihiko Sekine¹,

Akifumi Kasamatsu¹, Yoshinori Uzawa²

E-mail: kfurusawa@nict.go.jp

窒化シリコン(SiN)膜は、可視光波長域での高い透明性や光通信波長帯で3次の非線形光学媒質として優れた光学特性を有するなど、従来のSiフォトニクス技術に対して補完的な性質を有しているため、高性能光集積回路を実現する上で有望な材料である[1]。光デバイス用SiN膜中に残留するN-H結合基(3350 cm⁻¹)やSi-H結合基(2160 cm⁻¹)に由来する赤外振動モードの倍音吸収は、光通信波長帯での主要な損失原因となるため、膜中の残留水素結合基密度を低減させる様々な検討が行われている[2-5]。ポストアニール処理可能な厚膜(>700 nm)を低応力で堆積でき、プラズマCVD法に比べ膜中水素結合基密度も低い触媒(cat-)CVD法[6]は魅力的である。そこで、cat-CVDで成膜したSiN膜を用いて光リング共振器構造を作製し、評価を行ったので報告する。

膜厚10 μmの熱酸化膜付きSi基板の上に、SiN膜を堆積した。SiH₄ 2.4 sccm, NH₃ 80 sccm, 圧力4 Pa, 触媒であるWワイヤに600 Wの電力を投入したときに、堆積レートは~6 nm/min.となり、分光エリプソメータで求めた波長633 nmにおける屈折率は2.11であった。電子線レジストマスクを形成し、CHF₃/ArのICPプラズマエッチングで導波路構造を形成した後、上層クラッドとしてTEOS/SiO₂膜を3.5 μm堆積し、ダイシングで端面処理を行った。作製されたデバイス特性例として、導波路厚500 nm、幅1.4 μm、リング直径100 μmのリング共振器の透過スペクトルを図1に

図1 cat-CVD法で作製したリング共振器の透過スペクトルと電子顕微鏡写真。

示す。通信波長帯Lバンドにおいて、FSR~476 GHz, Q~1.6 × 10⁵、ピーク消光比10 dBが得られた。この結果はcat-CVD膜を用いて簡便に低損失光集積回路を実現できる可能性を示唆している。発表では膜厚依存性やアニール処理についても議論する。

[1] A. Rahim, *et al.*, *J. Lightwave Technol.* **35**, 639 (2017). [2] X. Cheng, *et al.*, *Opt. Mat. Express* **7**, 2182 (2017). [3] S. C. Mao, *et al.*, *Opt. Express* **16**, 20809 (2008). [4] K. Luke, *et al.*, *Opt. Express* **21**, 22829 (2013). [5] M. H. Pfeiffer, *et al.*, *Optica* **3**, 20 (2016). [6] H. Matsumura, *Jpn. J. Appl. Phys.* **37**, 3175 (1998).